

2021-2027年中国挠性覆铜 板行业前景展望与市场年度调研报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2021-2027年中国挠性覆铜板行业前景展望与市场年度调研报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202101/201759.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

挠性覆铜板是指在聚酯薄膜或聚酰亚胺薄膜等挠性绝缘材料的单面或双面，通过一定的工艺处理，与铜箔粘接在一起所形成的覆铜板。

挠性覆铜板广泛用于航空航天设备、导航设备、飞机仪表、军事制导系统和手机、数码相机、数码摄像机、汽车卫星方向定位装置、液晶电视、笔记本电脑等电子产品中。由于电子技术的快速发展，使得挠性覆铜板的产量稳定增长，生产规模不断扩大，特别是高性能的以聚酰亚胺薄膜为基材的挠性覆铜板，其需求量和增长趋势更加突出。

中企顾问网发布的《2021-2027年中国挠性覆铜板行业前景展望与市场年度调研报告》共十三章。首先介绍了中国挠性覆铜板行业市场发展环境、挠性覆铜板整体运行态势等，接着分析了中国挠性覆铜板行业市场运行的现状，然后介绍了挠性覆铜板市场竞争格局。随后，报告对挠性覆铜板做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国挠性覆铜板行业发展趋势与投资预测。您若想对挠性覆铜板产业有个系统的了解或者想投资中国挠性覆铜板行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 挠性覆铜板的品种及主要性能要求

第一节 按不同基材分类的FCCL品种

第二节 按不同构成分类的FCCL品种

第三节 按不同应用领域分类的FCCL品种

第四节 FCCL品种的其他分类

第五节 产品主要采用的标准及性能要求

一、FCCL管理体制

二、FCCL相关标准

三、FCCL的主要性能要求

第二章 挠性覆铜板的制造工艺法及其特点研究

第一节 三层型FCCL的制造工艺法及其特点

一、片状制造法

二、卷状制造法

第二节 二层型FCCL的制造工艺法及其特点

一、涂布法

二、溅射 电镀法

三、层压法

四、三种工艺法生产的L-FCCL在性能、工艺特点方面的比较

第三节 近年FPC的技术发展方面

一、二层型FCCL已成品种发展的主流

二、FCCL近年在技术方面的进步

第三章 2015-2018年世界挠性覆铜板市场现状分析

第一节 2015-2018年世界挠性覆铜板产业发展概述

一、世界挠性覆铜板产业发展概述

二、世界FCCL市场规模及结构

三、世界挠性覆铜板价格竞争分析

四、FCCL原材料形态结构发生变化

第二节 2015-2018年世界挠性覆铜板区域市场分析

一、美国

二、日本

三、欧洲

四、韩国

五、中国台湾

第三节 2021-2027年世界挠性覆铜板产业发展前景预测分析

第四章 2015-2018年世界挠性覆铜板主要企业运营走势分析

第一节 新日铁化学株式会社

一、公司基本概况

二、公司经营与销售情况

三、公司竞争优势分析

第二节 宇部兴产株式会社

一、公司基本概况

二、公司经营与销售情况

三、公司竞争优势分析

第三节 台湾律胜科技股份有限公司

一、公司基本概况

二、公司经营与销售情况分析

三、公司竞争优势分析

第四节 新揚科技股份有限公司

一、公司基本概况

二、公司经营与销售分析

三、公司竞争优势分析

第五节 亚洲电材企业集团亚洲电材股份有限公司

一、公司基本概况

二、公司经营与销售情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司国际化战略发展

第六节 旗胜科技股份有限公司

一、公司基本概况

二、公司经营与销售情况分析

三、公司竞争优势分析

第七节 东丽世韩有限公司

一、公司发展基本概况

二、公司经营策略分析

第八节 SD电线有限公司

第五章 2015-2018年中国挠性覆铜板产业运营态势分析

第一节 2015-2018年中国覆铜板产业发展总体概述

一、中国覆铜板主要产品概述

二、中国覆铜板生产发展历程

三、中国覆铜板生产发展现状

四、中国覆铜板全面调研

五、中国覆铜板技改科研成果

第二节 2015-2018年中国挠性覆铜板产业发概况

一、中国挠性覆铜板产业发概况

二、中国挠性覆铜板生产情况分析

三、中国挠性覆铜板的产能与产量

四、中国挠性覆铜板企业销售状况

第三节 2015-2018年挠性覆铜板发展存在的问题与对策分析

第六章 2015-2018年中国挠性覆铜板相关市场调查

第一节 2015-2018年中国挠性印制电路业发展分析

一、柔性电路板相关概述

二、世界FPC产值及生产企业

三、我国FPC生产企业的现状

四、FPC多层挠性板的新技术

五、重庆彭水建柔性线路板基地

第二节 二层型挠性覆铜板在LCD的IC驱动用COF市场现状与发展

一、驱动IC用COF

二、驱动IC用COF挠性基板的性能特点及市场发展

三、COF挠性基板生产现状

第七章 2015-2018年中国印制电路板制造所属行业经济运行状况

第一节 2015-2018年中国印制电路板制造所属行业分析

一、2015-2018年中国印制电路板制造所属行业发展概况

二、2015-2018年中国印制电路板制造所属行业发展概况

第二节 2015-2018年中国印制电路板制造所属行业总体规模分析

一、2015-2018年中国印制电路板制造所属行业企业规模分析

二、2015-2018年中国印制电路板制造所属行业人员规模统计

三、2015-2018年中国印制电路板制造所属行业资产规模分析

四、2015-2018年中国印制电路板制造所属行业负债规模分析

五、2015-2018年中国印制电路板制造所属行业市场规模分析

第三节 2015-2018年中国印制电路板制造所属行业供需平衡分析

一、2015-2018年中国印制电路板制造所属行业产成品分析

二、2015-2018年中国印制电路板制造所属行业供给区域分布

三、2015-2018年中国印制电路板制造所属行业销售产值分析

- 四、2015-2018年中国印制电路板制造所属行业需求区域分布
- 第四节 2015-2018年中国印制电路板制造所属行业投资状况分析
 - 一、2015-2018年中国印制电路板制造所属行业投资增长分析
 - 二、2015-2018年中国印制电路板制造所属行业投资区域分布
 - 三、2015-2018年不同规模印制电路板制造所属企业资产总额分析
 - 四、2015-2018年不同性质印制电路板制造所属企业资产总额分析
- 第五节 2015-2018年中国印制电路板制造所属行业获利能力分析
 - 一、2015-2018年中国印制电路板制造所属行业利润总额分析
 - 二、2015-2018年不同规模印制电路板制造企业获利能力分析
 - 三、2015-2018年不同性质印制电路板制造企业获利能力分析
 - 四、2015-2018年中国主要省区印制电路板制造行业获利能力
- 第六节 2015-2018年中国印制电路板制造行业经营效益分析
 - 一、2015-2018年印制电路板制造所属行业偿债能力分析
 - 二、2015-2018年印制电路板制造所属行业盈利能力分析
 - 三、2015-2018年印制电路板制造所属行业毛利率分析
 - 四、2015-2018年印制电路板制造所属行业运营能力分析
- 第七节 2015-2018年中国印制电路板制造所属行业成本费用分析
 - 一、2015-2018年印制电路板制造所属行业销售成本分析
 - 二、2015-2018年印制电路板制造所属行业销售费用分析
 - 三、2015-2018年印制电路板制造所属行业管理费用分析
 - 四、2015-2018年印制电路板制造所属行业财务费用分析
- 第八节 2015-2018年中国印制电路板制造所属行业总体结构特征分析
 - 一、2015-2018年印制电路板制造所属行业经济类型结构
 - 二、2015-2018年印制电路板制造企业规模结构分析
 - 三、2015-2018年印制电路板制造所属行业区域结构特征
- 第九节 2015-2018年中国印制电路板制造行业集中度分析
 - 一、行业资产集中度分析
 - 二、行业销售集中度分析
 - 三、行业利润集中度分析
- 第八章 2015-2018年中国覆铜板及铜箔（ ）进出口数据监测分析
 - 第一节 2015-2018年中国覆铜板及铜箔进口数据分析

- 一、2015-2018年中国覆铜板及铜箔进口数量情况
- 二、2015-2018年中国覆铜板及铜箔进口金额情况
- 第二节 2015-2018年中国覆铜板及铜箔出口数据分析
 - 一、2015-2018年中国覆铜板及铜箔出口数量情况
 - 二、2015-2018年中国覆铜板及铜箔出口金额情况
- 第三节 2015-2018年中国覆铜板及铜箔进出口均价分析
- 第四节 2015-2018年中国覆铜板及铜箔进出口国家及地区分析
 - 一、2015-2018年中国覆铜板及铜箔进口国家及地区分析
 - 二、2015-2018年中国覆铜板及铜箔出口国家及地区分析
- 第五节 2015-2018年中国覆铜板及铜箔进出口省市分析
 - 一、2015-2018年中国覆铜板及铜箔进口省市情况
 - 二、2015-2018年中国覆铜板及铜箔出口省市情况

第九章 2015-2018年中国覆铜板重点企业竞争力与关键性财务分析

第一节 广东生益科技股份有限公司

- 一、公司基本情况
- 二、企业经营情况分析
- 三、企业经济指标分析
- 四、企业盈利能力分析

第二节 金宝电子(中国)有限公司

- 一、公司基本情况
- 二、企业主要经济指标
- 三、企业偿债能力分析
- 四、企业盈利能力分析

第三节 金安国纪科技股份有限公司

- 一、公司基本情况
- 二、企业主要经济指标
- 三、企业偿债能力分析
- 四、企业盈利能力分析

第四节 陕西生益科技有限公司

- 一、公司基本情况
- 二、企业主要经济指标

三、企业偿债能力分析

四、企业盈利能力分析

第五节 山东金宝电子股份有限公司

一、公司基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业偿债能力分析

四、企业盈利能力分析

第六节 无锡宏仁电子材料科技有限公司

一、公司基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业偿债能力分析

四、企业盈利能力分析

第七节 建滔积层板（韶关）有限公司

一、公司基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业偿债能力分析

四、企业盈利能力分析

第八节 建滔积层板深圳有限公司

一、公司基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业偿债能力分析

四、企业盈利能力分析

第九节 江门建滔积层板有限公司

一、公司基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业偿债能力分析

四、企业盈利能力分析

第十节 苏州松下电工有限公司

一、公司基本情况

二、企业主要经济指标

三、企业偿债能力分析

四、企业盈利能力分析

第十章 2015-2018年中国印刷电路板市场运行分析

第一节 2015-2018年中国印刷电路板行业发展概况

- 一、印刷电路板（PCB）分类及产业链
- 二、中国印刷电路板产量居世界首位
- 三、国内印刷线路板企业区域分布情况
- 四、印刷电路板技术发展水平及趋势
- 五、我国武汉将成为世界最大产业基地
- 六、台湾柔性PCB公司在华东形成产业集群
- 七、重庆打造高技术印刷电路板产业高地

第二节 2015-2018年中国印刷电路板市场发展分析

- 一、2015-2018年中国印刷电路板产值规模
- 二、2015-2018年中国印刷电路板产品结构
- 三、中国印刷线路板市场集中度分析
- 四、中国印刷电路板市场需求特点分析

第三节 2015-2018年我国印刷电路板行业发展存在的主要问题分析

- 一、国内PCB配套产业还需进一步完善
- 二、产品集中于中低端成本转嫁能力弱
- 三、企业基础技术研究与开发水平薄弱
- 四、行业无序竞争产品定价能力有限
- 五、PCB企业环保投入需进一步加强

第四节 2015-2018年中国印刷电路行业发展对策分析

第十一章 2015-2018年中国挠性覆铜板用主要原材料业运行动态分析

第一节 挠性覆铜板用绝缘基膜--PI薄膜

- 一、绝缘基膜的生产方式
- 二、FCCL发展对绝缘基膜性能提出了更高的要求
- 三、世界FCCL用PI薄膜在品种和性能上的发展
- 四、世界挠性覆铜板用PI薄膜的市场需求情况

第二节 挠性覆铜板用导电材料

- 一、各类铜箔的品种及特征
- 二、压延铜箔

三、电解铜箔

四、FCCL发展对铜箔性能提出更高的要求

第三节 挠性覆铜板用胶粘剂

一、FPC用胶粘剂发展概述

二、丙烯酸酯粘合剂研究与应用的状况

三、环氧树脂粘合剂研究与应用的状况

四、聚xi亚胺粘合剂研究与应用的状况

五、世界FPC及FCCL用胶粘剂的主要生产厂家及品种

第四节 挠性覆铜板用覆盖膜

第十二章 2021-2027年中国挠性覆铜板行业发展前景预测分析

第一节 2021-2027年中国挠性覆铜板行业发展趋势分析

一、印刷电路板行业预测分析

二、对未来FPC技术发展预测

三、FPC发展对FCCL提出更高性能的要求

第二节 2021-2027年中国挠性覆铜板行业市场预测分析

一、覆铜板生产供给预测分析

二、挠性覆铜板供给预测分析

三、挠性覆铜板市场调查

第三节 2021-2027年中国挠性覆铜板行业盈利能力预测

第十三章 2021-2027年中国挠性覆铜板行业投资机会与风险分析（）

第一节 2021-2027年中国挠性覆铜板行业投资环境分析

第二节 2021-2027年挠性覆铜板行业投资机会分析

一、中国覆铜板行业投资情况分析

二、挠性覆铜板区域投资机会分析

三、挠性覆铜板行业投资吸引力分析

第三节 2021-2027年中国挠性覆铜板行业投资风险分析

一、宏观经济风险

二、市场竞争风险

三、原材料市场风险

四、技术研发风险分析

第四节 2021-2027年中国挠性覆铜板行业投资策略分析（ ）

图表目录：

图表 挠性聚xi亚胺覆铜板的型号和特性

图表 LPI-F、LPI-、LPI-F、LPI- 型产品性能要求

图表 LPI-F、LPI-F、LPI-F 型产品性能要求

图表 采用卷状涂布工艺法制L-FCCL的工艺流程图

图表 涂布法二层型FCCL的产品构成

图表 涂布法二层型FCCL的生产过程示意图

图表 层压法工艺制程

图表 层压生产线

图表 三种L-FCCL的工艺加工特点及剖面结构图

图表 三种L-FCCL制作方式的比较

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202101/201759.html>